

GIGABYTE™

技嘉科技

2026 年 投資人說明會

2026/5/15

Agenda

議程

1. 2026 年 Q1 財務報告
2. 策略與展望
3. 產品資訊
4. 企業社會責任
5. Q&A

免責聲明

本簡報由技嘉科技有限公司（「技嘉」）準備。由於使用不同的假設和/或不同的標準，本簡報中表達的任何意見如有更改，恕不另行通知。技嘉沒有義務更新或保持此處包含的資訊為最新。對於本簡報的準確性或完整性，本公司現在或將來不會作出任何明示或暗示的陳述或保證，也不承擔任何責任或義務，因此特此明確表示任何責任否認。本簡報中的陳述包括前瞻性陳述，其中包括但不限於有關技嘉的問題、計劃和期望的陳述。前瞻性陳述反映了管理層對未來營運的計劃和目標、對未來事件和未來經濟表現的當前看法以及對各種財務狀況的預測。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果與此類前瞻性陳述明示或暗示的結果有重大差異。

2026 年 Q1 財務報告

2026/3/31 VS 2025/3/31 資產負債表 Balance Sheet

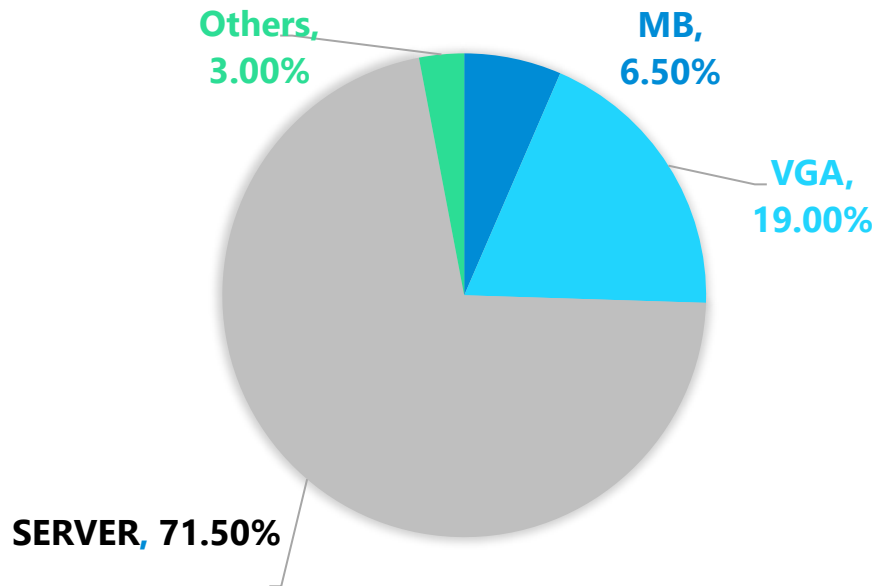
in NT\$100 Mn	2026/3/31	2025/3/31	YoY Growth	YoY %
現金及約當現金 Cash & Equivalents	633.11	426.33	206.78	58.50%
應收帳款 Accounts Receivable	239.33	307.10	-67.77	-22.06%
存貨 Inventories	1,316.25	585.30	730.95	124.88%
流動資產 Current Assets	2,340.87	1,389.60	951.27	68.45%
固定資產 Fixed Assets	137.89	110.98	26.91	24.24%
資產總計 Total Assets	2,478.26	1,500.58	977.68	65.15%
應付帳款 Accounts Payable	665.07	294.21	370.86	126.05%
流動負債 Current Liabilities	1,703.74	723.17	980.57	135.59%
負債總計 Total Liabilities	1,807.81	914.25	893.56	97.73%
業主權益 Stockholders ' Equity	645.67	569.59	76.08	13.35%
普通股股本 Paid-in Capital	66.99	66.99		

2026年 第一季度 V.S. 2025年 第一季度 損益表 Income Statement

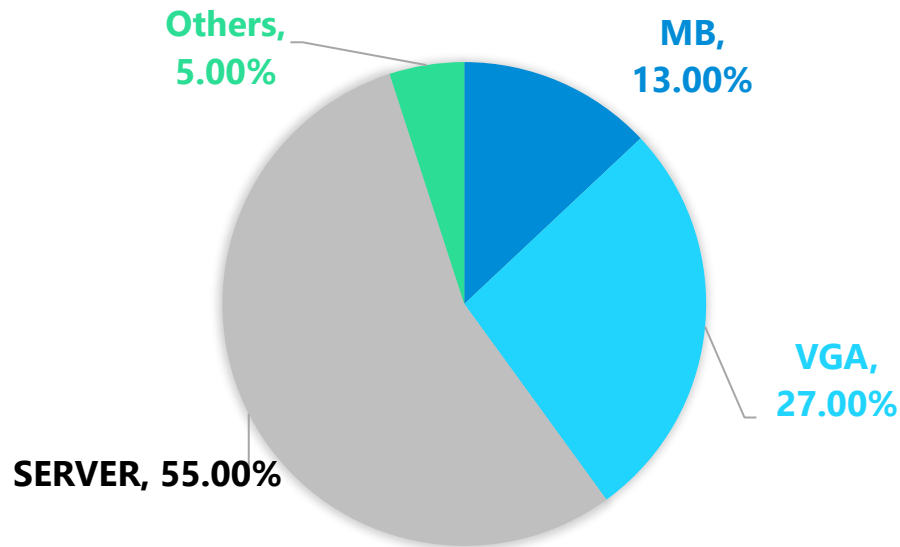
(in NT\$100Mn)	2026 Q1	2025 Q1	YoY Growth	YoY %
營業收入 Net Revenue	1,050.57	657.47	393.10	59.78%
營業成本 COGS	924.42	572.67	351.75	61.42%
營業毛利 Gross Profit	126.14	84.80	41.34	48.75%
營業費用 Operating Expenses	52.00	42.40	9.60	22.64%
營業利益 Operating Profit	74.13	42.39	31.74	74.87%
稅前淨利 Pre-Tax Profit	70.54	44.77	25.77	57.56%
所得稅費用 Tax	14.10	10.85	3.25	29.95%
本期淨利 Net Profit	56.44	33.92	22.52	66.39%
EPS	7.86	4.65	3.21	69.03%
毛利率 Gross Margin %	12.01%	12.90%		
營業費用率 Operating Expense %	4.95%	6.45%		
營業利益率 Operating Margin %	7.06%	6.45%		

2026年 第一季度/ 2025年 第一季度 營收百分比 以產品別

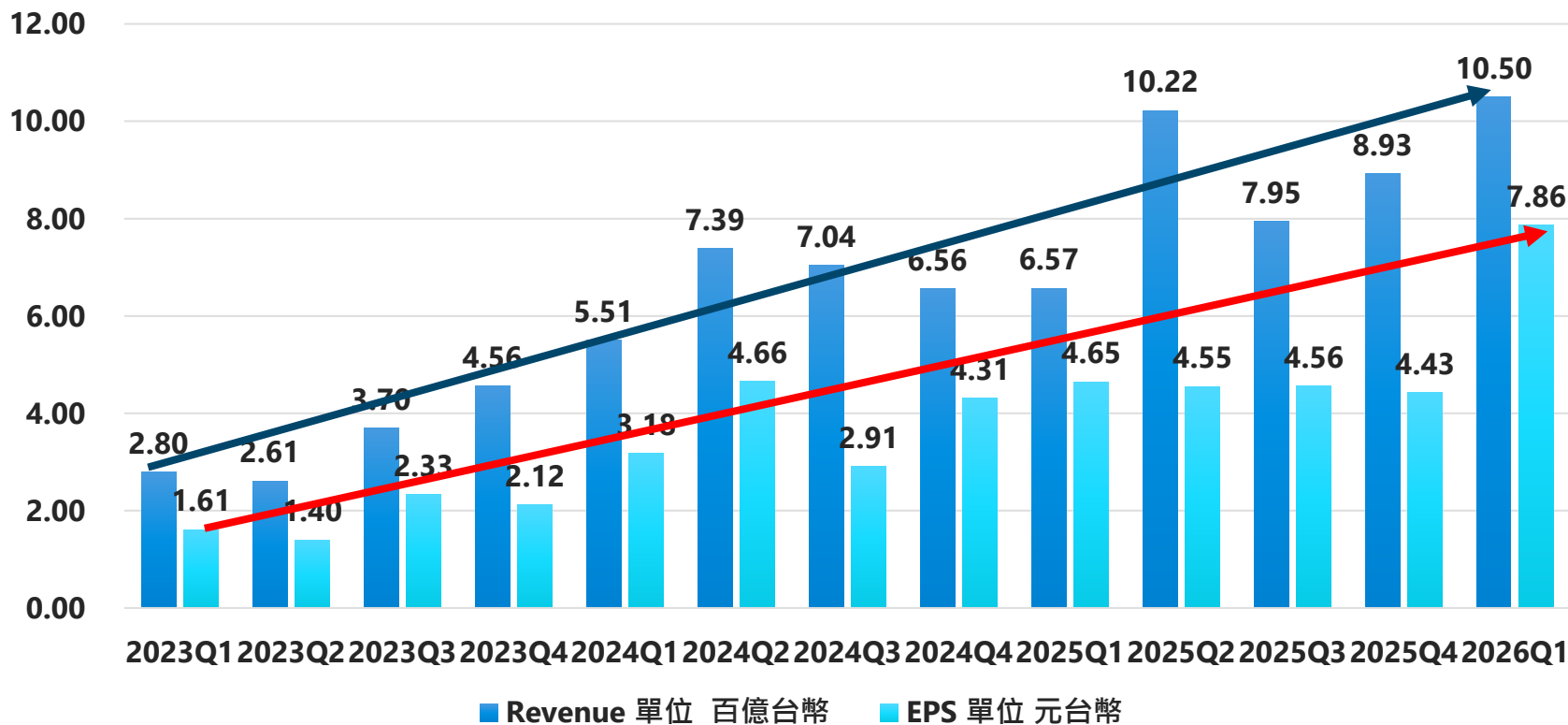
2026Q1 Revenue %



2025Q1 Revenue %

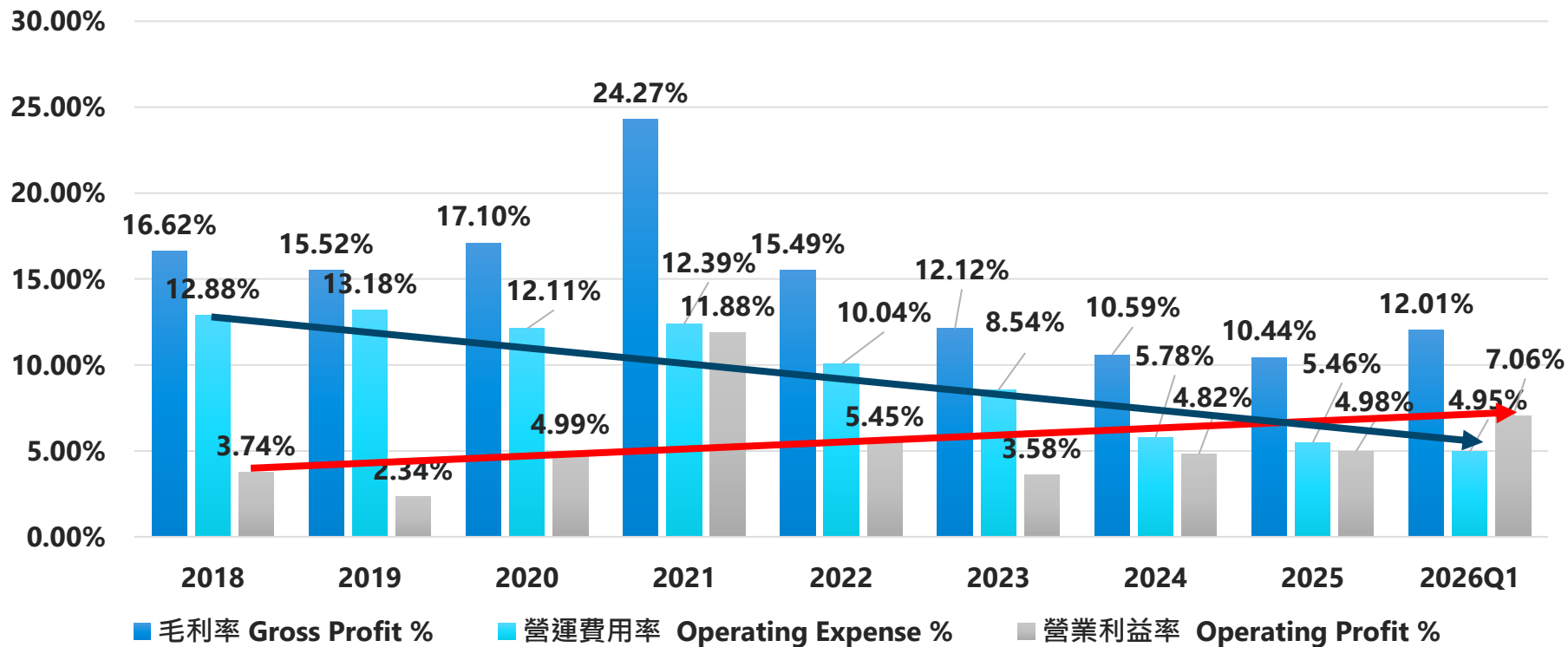


2023年 第一季度 至 2026年 第一季度 季營業額及 當季每股盈餘



2018--- 2026

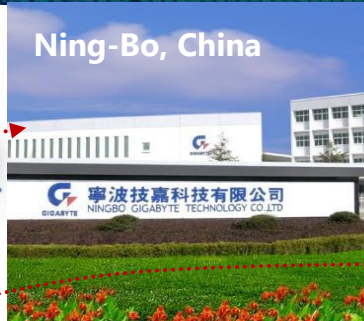
年度毛利率 Gross Profit % / 營運費用率 Operating Expense % / 營業利益率 Operating Profit %



2026年Q1 營運重點說明 及 2026年 展望

- 1) 經營績效持續創下歷史新高
2026年第一季度 營收新台幣 1,050億 YoY (60%) EPS 7.86 (YoY 69%) 皆為歷史新高紀錄
- 2) 天下雜誌2026年2000大企業排行調查:
技嘉科技排名：製造業：第 16 名, 電腦周邊與零組件：第 1 名
- 3) 第一季度營收成長動能主要來自AI 伺服器成長強勁 YoY成長 110%
- 4) 「三率三升」
 - 2026Q1毛利率 (Gross Margin) 12.01% 較2025Q4 QoQ (上升 1.75百分點)
 - 2026Q1營業利益率 (Operating Margin) 7.06 % 較 2025Q4 QoQ (上升 2.8 個百分點)
 - 2026Q1純益率 / 稅後淨利率 (Net Margin) 5.37% 較 2025Q4 QoQ (上升 1.73個百分點)
- 5) 技嘉產品全線覆蓋AI雲端到地端市場需求 產品組合持續優化
客戶端對算力需求持續強勁 展望樂觀 預期2026年營收將持續攀高

因應客戶需求 技嘉全球生產據點及產能持續擴張



GIGABYTE SERVER SOLUTION

GB300 NVL72 in Production

- **GB300 NVL72:** rack-scale AI system built on NVIDIA GB300 Grace™ Blackwell Ultra Superchips, with 72 GPUs and 36 CPUs
- **G4L4-SD3-LAX7:** liquid-cooled GPU server supporting NVIDIA HGX B300 platform
- **W775-V10-L01:** desk-side AI workstation powered by GB300 Superchip
- Designed for AI development, training, and large-scale deployment environments



Vera Rubin Platforms Under Development

- Early-stage development aligned with next-generation GPU roadmap
- Platform architecture preparation for future AI infrastructure upgrades
- Supporting next-generation training and inference workloads
- Ensuring continuity across AI platform cycles

GIGABYTE



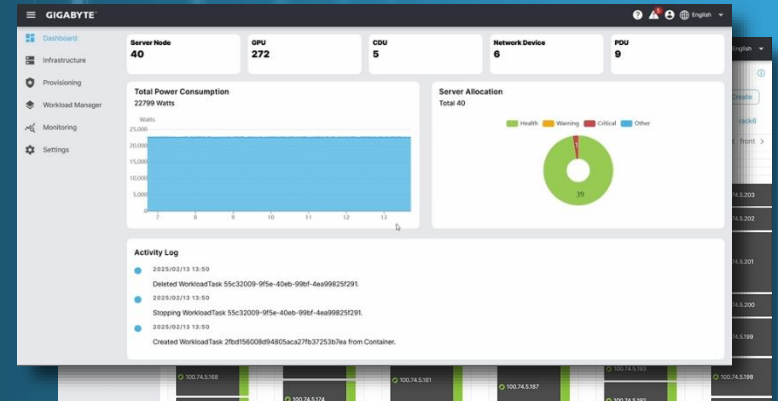
NVIDIA Vera Rubin NVL72

Unified by Design. Powerful by Nature.



GIGAPOD + GPM Integrated Solution

- **GIGAPOD:** pre-integrated AI Pod for high-density GPU cluster deployment
- **GPM:** unified platform for monitoring, scheduling, and resource management
- AI Training Pod and HPC / Inference Pod deployment models
- Inference platforms leveraging RTX PRO 6000 and MI350 series GPUs
- HPC POD leveraging high-density series systems and blade series systems
- Enabling scalable, efficient, and standardized infrastructure deployment



GPM – GIGAPOD Management Platform

Applications & Cloud Services

Software Management - GIGABYTE POD Manager (GPM)

Workload Management

AI

NVIDIA AI
Enterprise

MLOps
Platform

Bare-metal, HPC, Virtualization,
Containers, NVIDIA Omniverse™, etc.

Cluster Management

NVIDIA Base Command™

GIGABYTE Cluster Manager

Infrastructure Management

Compute Nodes

Management Nodes

Storage Systems

Cooling Systems

Network Fabrics

OS Provisioning

Power Resource

Monitoring

Architecting Service

Project Consultation
and Evaluation

Site Planning and
Floor Plan Design

Hardware and Software
Integration

Cabling Design
and Installation

Power and Thermal
Management

Data Center Deployment
and Validation

GAIFA: AI Factory R&D and Acceleration Platform From Simulation to Deployment

- End-to-end AI Factory platform from design to deployment
- Digital twin simulation reducing deployment risks
- Validated PoC ensuring optimized performance and cost
- Blueprint-driven architecture from L6 to L13
- Precision deployment through Sim-to-Real execution
- **GADU (GIGABYTE Accelerated Deployment Unit): modular units enabling scalable implementation**



GIGABYTE MB SOLUTION

技嘉 AORUS MB

D5 Duo X – DDR5 的全新突破

技嘉全新「D5 Duo X」技術，可突破過去 DDR5 記憶體在速度與容量不可兼得的限制。透過獨家雙插槽超頻架構，同時支援 CU-DIMM 10400MT/s 超高頻速度，與 CQ-DIMM 的兩倍容量擴充，以 2 條 DIMM 達成 4 條 DIMM 的等效容量，實現「速度與容量，一次擁有」。

AORUS

Z890 AORUS ELITE DUO X

DUO X FOR MORE.

GIGABYTE™

GIGABYTE



技嘉 AORUS MB

Ultra Turbo Mode 一鍵解鎖隱藏效能

技嘉全新 Z890 Plus 改版產品搭載「Ultra Turbo Mode」，可透過獨家深層系統最佳化技術，以一鍵操作全面釋放 Intel® Core™ Ultra 200S 系列處理器（K-SKU）的隱藏效能潛力，最高可提升 40% 效能表現。

NEW Z890 SERIES
PLUS ULTRA



GIGABYTE

技嘉 AORUS MB

AERO木質主機板 - 科技與自然的雙重詮釋

技嘉 AERO Wood 主機板，是業界第一個將木質設計融入主機板的產品，以木質紋理重新定義主機板美學。透過光感銀白與沉穩暗棕兩種色調，將天然木紋融入頂級效能平台，讓每一台主機都成為獨一無二的生活藝術品。以原始質感，訴說永恆優雅。



GIGABYTE

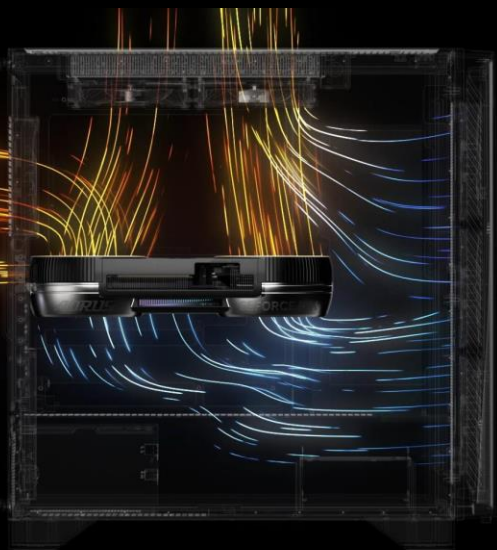
GIGABYTE VGA SOLUTION

AORUS INFINITY 系列 – 搭載 WINDFORCE HYPERBURST 以跨世代散熱革命實現顯卡設計的超前部署

 INFINITY



reddot winner 2026



AORUS AI BOX 系列 – 行動用戶AI 邊緣運算最佳選擇



AORUS

GEFORCE RTX
Powering Advanced AI

Thunderbolt

AORUS RTX 5090 AI BOX
POWERING GAMING, CREATIVITY AND AI

GIGABYTE

This advertisement features a large, square, metallic AI box with a glowing purple and blue light on its front. It is positioned in the center of a circular, glowing blue platform. In the background, there is a large monitor displaying various data visualizations and charts, and a laptop showing a first-person shooter game. The overall aesthetic is futuristic and high-tech.



GEFORCE RTX
Powering Advanced AI

Thunderbolt

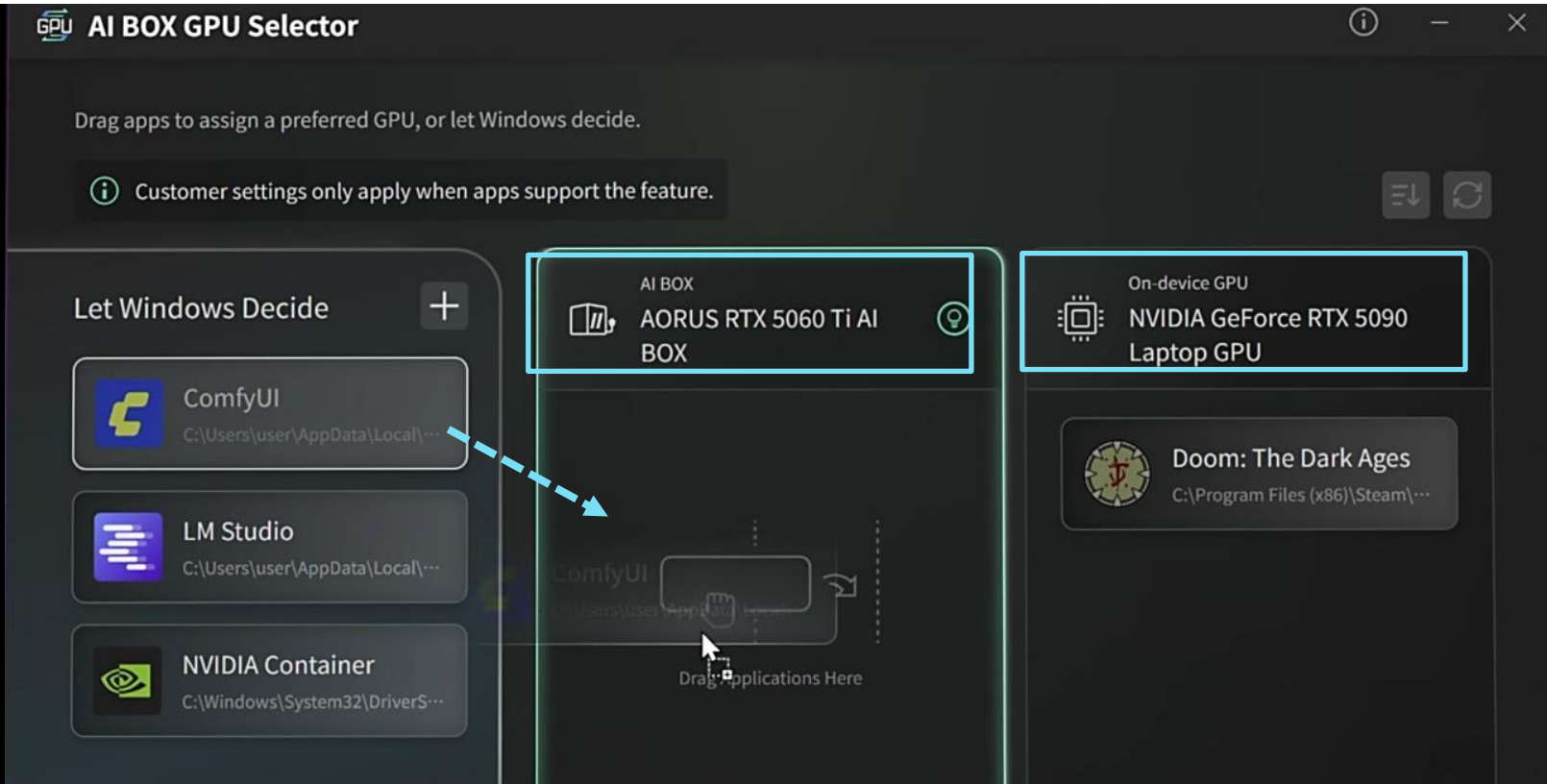
AORUS RTX 5060 Ti AI BOX
Powering Gaming, Creativity and AI

This advertisement features a tall, rectangular, metallic AI box with a glowing purple and blue light on its front. It is positioned in the center of a circular, glowing blue platform. In the background, there is a laptop with a glowing purple light on its lid. The overall aesthetic is futuristic and high-tech.



從硬體製造邁向智慧賦能

AI BOX GPU Selector - 定義軟硬體整合的 AI 算力調度專家



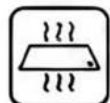
GIGABYTE NOTEBOOK SOLUTION

AORUS MASTER 16

極限散熱



WINDFORCE Infinity EX
0dB 智慧散熱技術



均溫板 (Vapor Chamber)
結合 0.075mm 超薄鰭片



175W 最高 TGP

“相當出色的散熱工程設計”

— TechRadar



19mm



工藝突破

厚度-17%
僅19mm

“比競品更令人印象深刻的流線設計 (Sleeker)” — Crimson Tech

國際獎項與科技媒體強力推薦

TechRadar.

PCGAMER

IGN

Newegg
Insider

PCMag[®]

IT Voice



Aero x16
Red Dot Award



Gaming A16 Pro
Red Dot Award



Aorus Master 16
BC Award



GIGABYTE AI TOP SOLUTION

AI TOP 100：地端 AI 運算的頂尖垂直整合解決方案

- 01 頂尖運算效能：AMD Ryzen™ 9 9950X 與 RTX 5090 旗艦組合
- 02 高度穩定性：伺服器級規格與 16+2+2 相供電設計
- 03 卓越擴充潛力：雙 GPU 支援與高達 256GB 記憶體容量
- 04 智慧管理與整合：獨家 AI TOP Utility 軟體與百大應用支援



AI TOP WRX90 旗艦級主機板 引領地端AI運算成長

9

GPU's Support

極致算力擴充與效能優勢

搭載 7 組 PCIe 5.0 x16 插槽與 2 組 M.2 8i 接口，提供業界領先的最高 9 張顯卡並行運算力，協助企業打破地端模型訓練的硬體瓶頸。



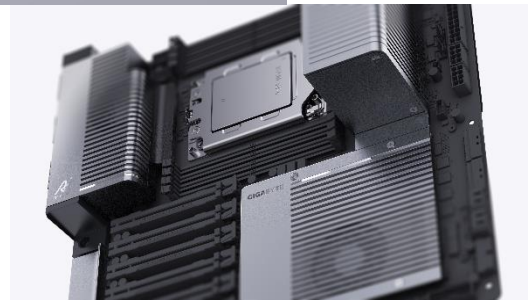
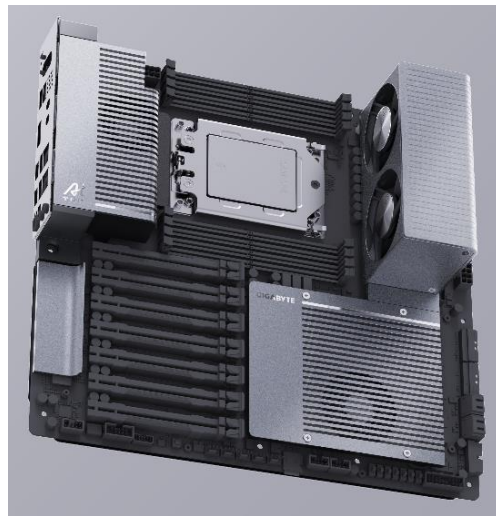
頂級記憶體規格 配備 8 個 DDR5 RDIMM 插槽



強悍供電與散熱設計：雙 PSU 支援與 RDIMM 主動式散熱



伺服器級遠端管理：ASPEED AST2600 BMC 系統



*註：產品外觀顏色與機構設計尚未定案，僅供參考，請以最終實機為準。

技嘉 AORUS PSU

AORUS P1600W 旗艦電源 高效能運算首選

作為 AI TOP 生態系的能量核心，AORUS P1600W 專為高負載 AI 訓練設計。透過 80 PLUS Titanium 頂級轉換效率與卓越的擴充能力，協助企業建構穩定、節能且具備高度監控能力的本地端運算中心。



AI 專屬擴展性



LCD 智能監控



鈦金級品質承諾



頂級元件用料
GaN 氮化鎵技術導入



1600W

TOTAL POWER

94%

EFFICIENCY

10 YR

WARRANTY

技嘉科技 2026 ESG

環境 Environmental
社會 Society
公司治理 Governance

2025 榮光時刻： 治理 × 品牌 × 永續全方位肯定

永續
人文實踐



★ 優於去年

評級成果

- S&P Global • CSA評鑑 66 (PR85) ★
- TRIPs 企業減碳溫度計 • 升溫1.404°C，卓越成效★
- MSCI • ESG評級 BBB ★
- SUSTAINALYTICS • ESG風險評級 17.5 ★

- 臺灣高薪100指數 (連續8年入選)
- 臺灣永續指數 (連續2年入選)
- TIP臺灣永續評鑑 AA ★
- 富時羅素ESG評級 3.7 ★

第22屆 遠見ESG企業永續獎
綜合績效 電子科技類組 首獎

2025幸福企業 銀獎
第3屆聯經ASSET 人文企業獎教育提升獎
卓越獎&創新特別獎

2025
全齡企業百強

SGS
ISO 9001 Plus Award
變革創新管理品質典範獎



子公司-百事益國際
新北市學習型企業獎
首屆CTI實踐標章得主
第六屆台灣循環經濟獎

卓越品牌

永續領導

- 2025 氣候變遷 水安全 B (連續10年管理級以上)
- 供應鏈議合 A (連續2年領導級)
- 2025 亞太氣候領袖
- 2025年取得經濟部產業發展署 綠色工廠-清潔生產評估系統標章



品牌價值 1.09 億美元 · 成長25%
台灣國際品牌價值 NO.22

iF Design Award 4 項產品
RedDot Design Award 7 項產品

Best Choice Award 1 項產品
台灣精品獎 6 項產品

創新科技，升級你的生活，永續企業與品牌

以2009年為基準年
溫室氣體排放
降低 50.4% 達成減碳承諾
每單位營收的碳排放強度
下降92.9%

承諾讓地球再次
綠意盎然
2025年12,968棵
我們種植超過 128,907 棵樹木

維持一個清潔和環保的企業和供應鏈，
將水消耗較2009年
基準降低 32.5%



2025年6月技嘉南平廠取得經濟部 產業發展署 綠色工廠認證

舉辦教育研討會等相關活動，
以傳遞社會與環保意識
超過124,788小時

為培養創新型人才，
“G-Design”
連續舉辦 23年

降低企業營運的環境營響，
營收廢棄物排放強度
較2009年基準年
下降81.7%

遠見ESG企業永續獎「綜合績效_電子科技業首獎」



榮耀時刻_技嘉科技再創永續新里程

由集團總經理李宜泰先生代表領獎，這不僅是對我們長期投入永續發展的肯定，更是全體同仁與夥伴共同努力的成果 ❤️

今年ESG企業永續獎也凸顯科技業正在把AI與數據能力轉化為永續公具綜合績效電子科技業首獎技嘉科技，正是代表案例之一。

「技嘉以 創新科技 美化人生 為企業宗旨，近年更成為AI伺服器重要品牌。」技嘉科技集團總經理李宜泰指出，當各界都在討論AI時，技嘉早在五年前便投入AI發展，並逐步延伸到實體應用，**技嘉透過創新科技解決環境與社會問題，讓AI不只是產業成長動能，也能成為推動ESG的工具。**



3/22 【減量·共享·愛地球】供應鏈淨灘

—2818公斤，
不只是清理，是擴大影響力的開始—

2818 kg | 清除海廢總量

42家/235人 | 供應鏈共同參與

33次 | 持續行動累積影響

從技嘉科技出發，串聯供應鏈，
將淨灘行動轉化為永續的影響力



感謝

Q & A